

株式会社 イースタン

当社の
会社概要
or
得意技

新たな価値を創造する技術集団と技能集団

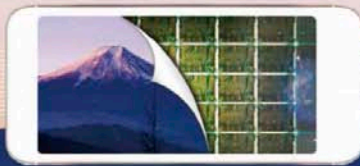
概要

超薄板加工技術・超微細配線技術とともに、各種表面処理技術を取り入れたBGA、CSPなどの高度な半導体パッケージ用サブストレートを提供します。

株式会社 **イースタン**

人材採用: 0266-72-7131

Better World through PCB.
PCBでより良い世界を。



Eastern

SIMMTECH®

企業概況

会社名	株式会社 イースタン		代表者名	代表取締役 前田富司			
			窓口担当	国内営業 河西 敏			
事業内容	半導体パッケージ基板の製造・販売		U R L	www.eastern.co.jp			
主要製品	各種半導体パッケージ基板						
住所	〒391-8531 長野県茅野市塚原1-8-37						
電話/FAX	0266-72-7131/0266-73-3366		E-mail	p_sales@po.eastern.co.jp			
資本金(百万円)	5,033	設立年月日	1961年2月	売上(百万円)	13,411	従業員数	660

特記事項 ①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③取引実績 他

- ① ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001の認証取得
- ② ファインパターン形成・微細穴あけ加工・極薄多層板
- ③ 特急試作製造チーム「ブルーコマンドー」による超短納期での試作品納入